

IDC Low Inductance Capacitors (RoHS)

0306/0612/0508 IDC (InterDigitated Capacitors)

GENERAL DESCRIPTION

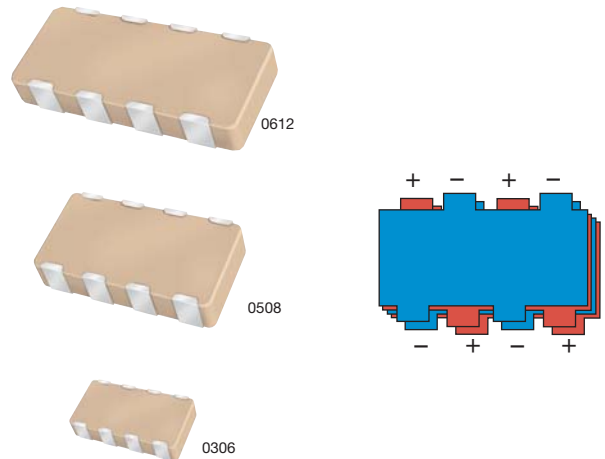
Inter-Digitated Capacitors (IDCs) are used for both semiconductor package and board level decoupling. The equivalent series inductance (ESL) of a single capacitor or an array of capacitors in parallel determines the response time of a Power Delivery Network (PDN). The lower the ESL of a PDN, the faster the response time. A designer can use many standard MLCCs in parallel to reduce ESL or a low ESL Inter-Digitated Capacitor (IDC) device. These IDC devices are available in versions with a maximum height of 0.95mm or 0.55mm.

IDCs are typically used on packages of semiconductor products with power levels of 15 watts or greater. Inter-Digitated Capacitors are used on CPU, GPU, ASIC, and ASSP devices produced on 0.13 μ m, 90nm, 65nm, and 45nm processes. IDC devices are used on both ceramic and organic package substrates. These low ESL surface mount capacitors can be placed on the bottom side or the top side of a package substrate. The low profile 0.55mm maximum height IDCs can easily be used on the bottom side of BGA packages or on the die side of packages under a heat spreader.

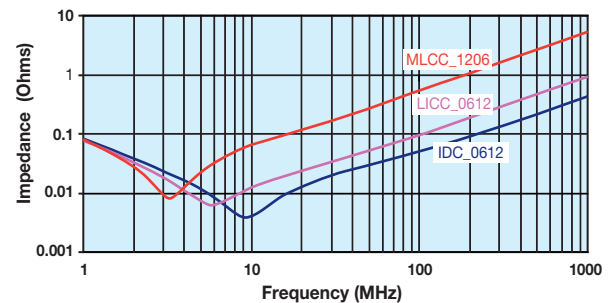
IDCs are used for board level decoupling of systems with speeds of 300MHz or greater. Low ESL IDCs free up valuable board space by reducing the number of capacitors required versus standard MLCCs. There are additional benefits to reducing the number of capacitors beyond saving board space including higher reliability from a reduction in the number of components and lower placement costs based on the need for fewer capacitors.

The Inter-Digitated Capacitor (IDC) technology was developed by AVX. This is the second family of Low Inductance MLCC products created by AVX. IDCs are a cost effective alternative to AVX's first generation low ESL family for high-reliability applications known as LICA (Low Inductance Chip Array).

AVX IDC products are available with a lead-free finish of plated Nickel/Tin.



TYPICAL IMPEDANCE



HOW TO ORDER

W	3	L	1	6	D	225	M	A	T	3	A
Style	IDC Case Size	Low Inductance	Number of Terminals	Voltage	Dielectric	Capacitance Code (In pF)	Capacitance Tolerance	Failure Rate	Termination	Packaging	Thickness
	2 = 0508 3 = 0612 4 = 0306		1 = 8 Terminals	4 = 4V 6 = 6.3V Z = 10V Y = 16V 3 = 25V	C = X7R D = X5R Z = X7S	2 Sig. Digits + Number of Zeros	M = $\pm 20\%$	A = N/A	T = Plated Ni and Sn	Available 1=7" Reel 3=13" Reel	Max. Thickness mm (in.) A=Standard S=0.55 (0.022)

NOTE: Contact factory for availability of Termination and Tolerance Options for Specific Part Numbers.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Capacitance Tolerance	$\pm 20\%$ Preferred
Operation Temperature Range	X7R = -55°C to +125°C X5R = -55°C to +85°C X7S = -55°C to +125°C
Temperature Coefficient	$\pm 15\%$ (OVDC), $\pm 22\%$ (X7S)
Voltage Ratings	4, 6.3, 10, 16, 25 VDC
Dissipation Factor	$\leq 6.3V = 6.5\%$ max; 10V = 5.0% max; $\geq 16V = 3.5\%$ max
Insulation Resistance (@+25°C, RVDC)	100,000M Ω min, or 1,000M Ω per μF min., whichever is less

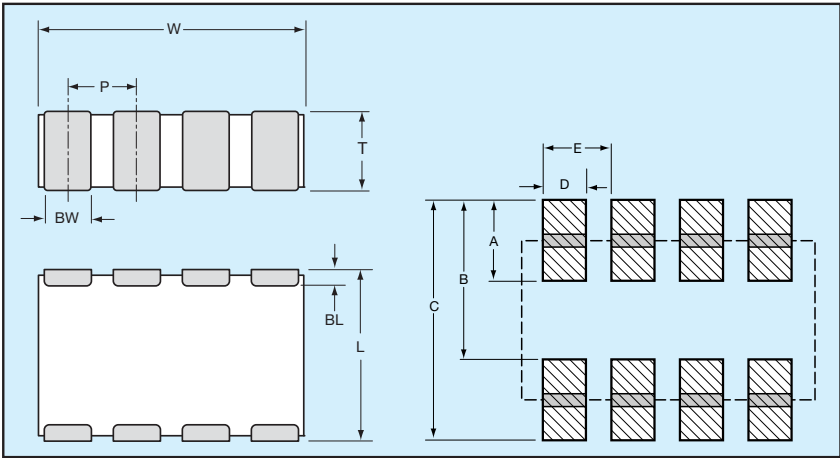
Dielectric Strength	No problems observed after 2.5 x RVDC for 5 seconds at 50mA max current
CTE (ppm/C)	12.0
Thermal Conductivity	4-5W/M K
Terminations Available	Plated Nickel and Solder

IDC Low Inductance Capacitors (RoHS)

0306/0612/0508 IDC (InterDigitated Capacitors)

SIZE		0306		Thin 0508					0508					Thin 0612				0612					THICK 0612			
Max. Thickness	mm (in.)	0.55 (0.022)		0.55. (0.022)					0.95 (0.037)					0.55 (0.022)				0.95 (0.037)					1.22 (0.048)			
WVDC		4	6.3	4	6.3	10	16	25	4	6.3	10	16	25	4	6.3	10	16	4	6.3	10	16	25	4	6.3	10	16
Cap (μF)	0.010																									
	0.022																									
	0.033																									
	0.047																									
	0.068																									
	0.10																									
	0.22																									
	0.33																									
	0.47																									
	0.68																									
1.0																										
1.5																										
2.2																										
3.3																										

PHYSICAL DIMENSIONS AND PAD LAYOUT



Consult factory for additional requirements

-  = X7R
-  = X5R
-  = X7S

PHYSICAL CHIP DIMENSIONS millimeters (inches)

SIZE	W	L	BW	BL	P
0306	1.60 ± 0.20 (0.063 ± 0.008)	0.82 ± 0.10 (0.032 ± 0.006)	0.25 ± 0.10 (0.010 ± 0.004)	0.20 ± 0.10 (0.008 ± 0.004)	0.40 ± 0.05 (0.015 ± 0.002)
0508	2.03 ± 0.20 (0.080 ± 0.008)	1.27 ± 0.20 (0.050 ± 0.008)	0.30 ± 0.10 (0.012 ± 0.004)	0.25 ± 0.15 (0.010 ± 0.006)	0.50 ± 0.05 (0.020 ± 0.002)
0612	3.20 ± 0.20 (0.126 ± 0.008)	1.60 ± 0.20 (0.063 ± 0.008)	0.50 ± 0.10 (0.020 ± 0.004)	0.25 ± 0.15 (0.010 ± 0.006)	0.80 ± 0.10 (0.031 ± 0.004)

PAD LAYOUT DIMENSIONS

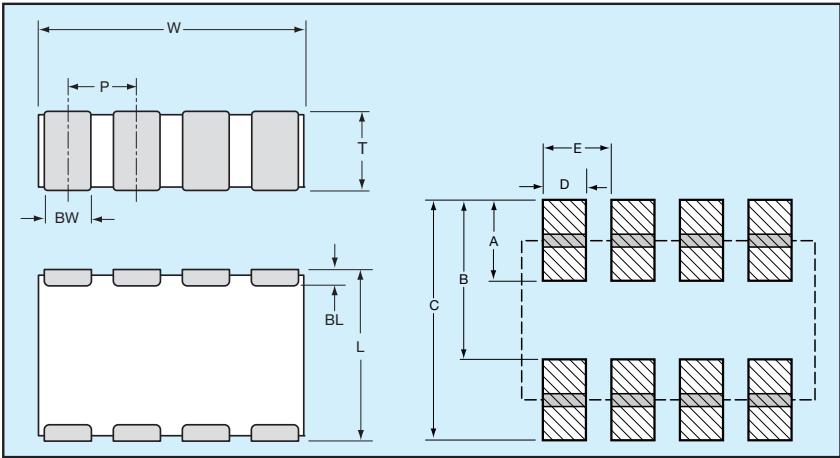
SIZE	A	B	C	D	E
0306	0.38 (0.015)	0.89 (0.035)	1.27 (0.050)	0.20 (0.008)	0.40 (0.015)
0508	0.64 (0.025)	1.27 (0.050)	1.91 (0.075)	0.28 (0.011)	0.50 (0.020)
0612	0.89 (0.035)	1.65 (0.065)	2.54 (0.100)	0.45 (0.018)	0.80 (0.031)

IDC Low Inductance Capacitors (SnPb)

0306/0612/0508 IDC with Sn/Pb Termination

SIZE		0306		Thin 0508					0508					Thin 0612				0612					THICK 0612			
Max. Thickness	mm (in.)	0.55 (0.022)		0.55 (0.022)					0.95 (0.037)					0.55 (0.022)				0.95 (0.037)					1.22 (0.048)			
WVDC		4	6.3	4	6.3	10	16	25	4	6.3	10	16	25	4	6.3	10	16	4	6.3	10	16	25	4	6.3	10	16
Cap (μF)	0.010																									
	0.022																									
	0.033																									
	0.047																									
	0.068																									
	0.10																									
	0.22																									
	0.33																									
	0.47																									
	0.68																									
1.0																										
1.5																										
2.2																										
3.3																										

PHYSICAL DIMENSIONS AND PAD LAYOUT



Consult factory for additional requirements

-  = X7R
-  = X5R
-  = X7S

PHYSICAL CHIP DIMENSIONS millimeters (inches)

SIZE	W	L	BW	BL	P
0306	1.60 ± 0.20 (0.063 ± 0.008)	0.82 ± 0.10 (0.032 ± 0.006)	0.25 ± 0.10 (0.010 ± 0.004)	0.20 ± 0.10 (0.008 ± 0.004)	0.40 ± 0.05 (0.015 ± 0.002)
0508	2.03 ± 0.20 (0.080 ± 0.008)	1.27 ± 0.20 (0.050 ± 0.008)	0.30 ± 0.10 (0.012 ± 0.004)	0.25 ± 0.15 (0.010 ± 0.006)	0.50 ± 0.05 (0.020 ± 0.002)
0612	3.20 ± 0.20 (0.126 ± 0.008)	1.60 ± 0.20 (0.063 ± 0.008)	0.50 ± 0.10 (0.020 ± 0.004)	0.25 ± 0.15 (0.010 ± 0.006)	0.80 ± 0.10 (0.031 ± 0.004)

PAD LAYOUT DIMENSIONS

SIZE	A	B	C	D	E
0306	0.38 (0.015)	0.89 (0.035)	1.27 (0.050)	0.20 (0.008)	0.40 (0.015)
0508	0.64 (0.025)	1.27 (0.050)	1.91 (0.075)	0.28 (0.011)	0.50 (0.020)
0612	0.89 (0.035)	1.65 (0.065)	2.54 (0.100)	0.45 (0.018)	0.80 (0.031)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А